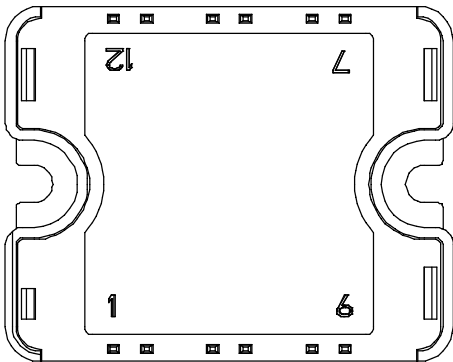
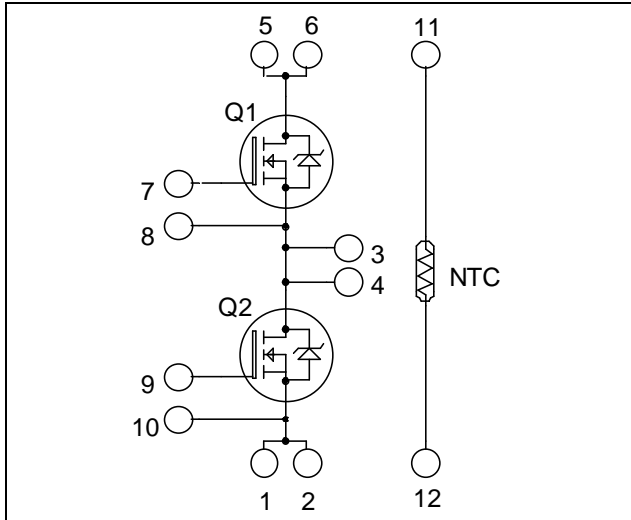


Phase leg MOSFET Power Module

$V_{DSS} = 600V$
 $R_{DSon} = 110m\Omega \text{ typ @ } T_j = 25^\circ C$
 $I_D = 40A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$



Pins 1/2 ; 3/4 ; 5/6 must be shorted together

Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies
- Motor control

Features


- Power MOS 8™ Ultrafast FREDFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Ultrafast intrinsic reverse diode
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Low profile
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	600	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$	40
		$T_c = 80^\circ C$	30
I_{DM}	Pulsed Drain current	245	A
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	132	$m\Omega$
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	390
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	33	A

 **CAUTION:** These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 600\text{V}$ $V_{GS} = 0\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			100	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			1000	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 33\text{A}$		110	132	$\text{m}\Omega$	
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 2.5\text{mA}$	3	4	5	V	
I_{GSS}	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30\text{V}$			± 100	nA	

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{V}$ $V_{DS} = 25\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$		10552		pF
C_{oss}	Output Capacitance			1210		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			108		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$ $V_{Bus} = 300\text{V}$ $I_D = 33\text{A}$		330		nC
Q_{gs}	Gate – Source Charge			70		
Q_{gd}	Gate – Drain Charge			140		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Resistive switching @ 25°C $V_{GS} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 400\text{V}$ $I_D = 33\text{A}$ $R_G = 2.2\Omega$		75		ns
T_r	Rise Time			85		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			225		
T_f	Fall Time			70		

Source - Drain diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
I_S	Continuous Source current (Body diode)		$T_c = 25^\circ\text{C}$			40	A
			$T_c = 80^\circ\text{C}$			30	
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = -33\text{A}$			1	V	
dv/dt	Peak Diode Recovery ①				30	V/ns	
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_S = -33\text{A}$ $V_R = 100\text{V}$ $di_s/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			250	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			460	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$		1.27	μC	
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		3.32		

① dv/dt numbers reflect the limitations of the circuit rather than the device itself.

 $I_S \leq -33\text{A}$ $di/dt \leq 1000\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{DD} \leq 400\text{V}$ $T_j \leq 125^\circ\text{C}$

Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit	
R _{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance			0.32	°C/W	
V _{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t =1 min, I _{isol} <1mA, 50/60Hz	2500			V	
T _J	Operating junction temperature range	-40		150	°C	
T _{STG}	Storage Temperature Range	-40		125		
T _C	Operating Case Temperature	-40		100		
Torque	Mounting torque	To heatsink	M4	2.5	4.7	N.m
Wt	Package Weight				80	g

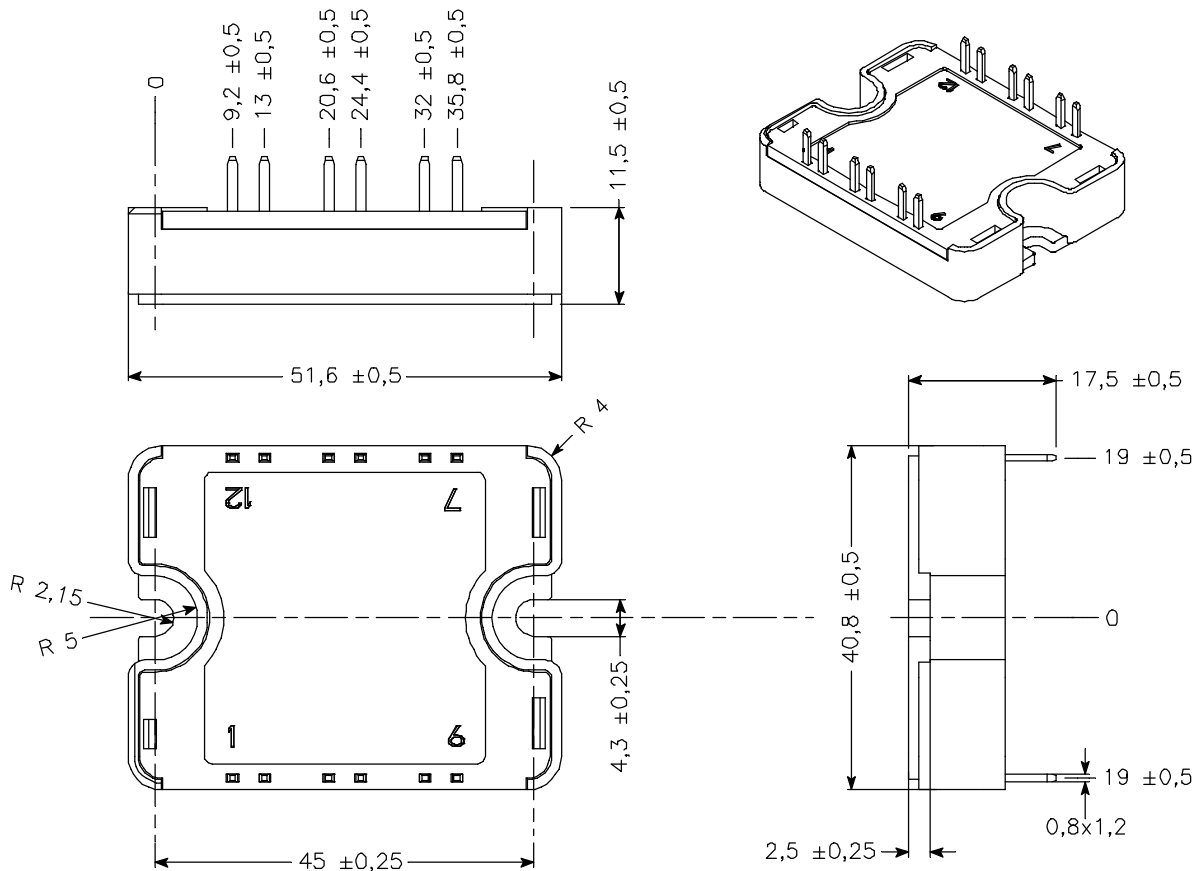
Temperature sensor NTC (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R ₂₅	Resistance @ 25°C		50		kΩ
B _{25/85}	T ₂₅ = 298.15 K		3952		K

$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp\left[B_{25/85}\left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T}\right)\right]}$$

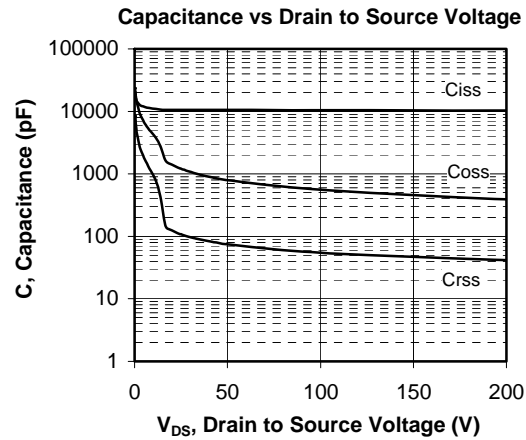
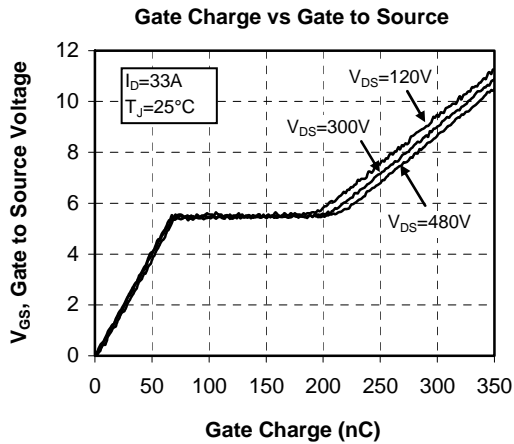
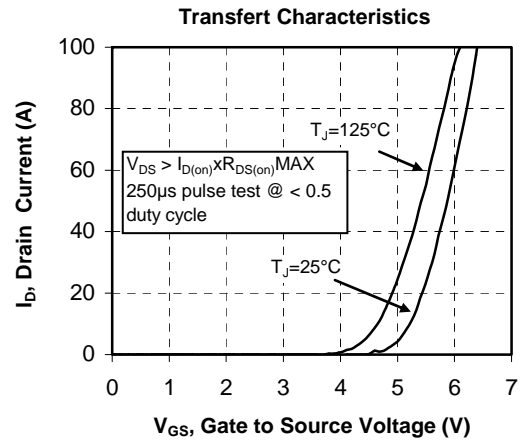
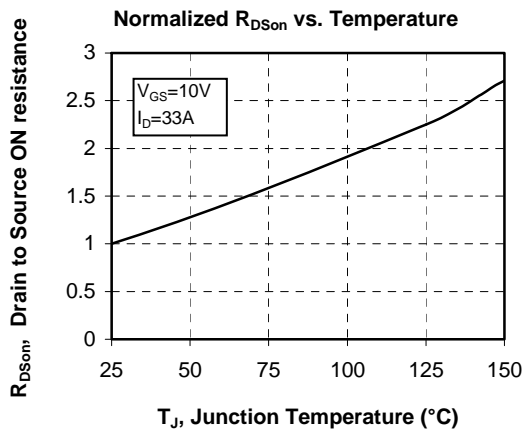
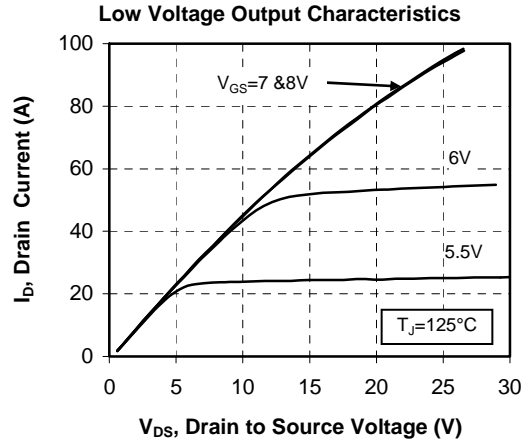
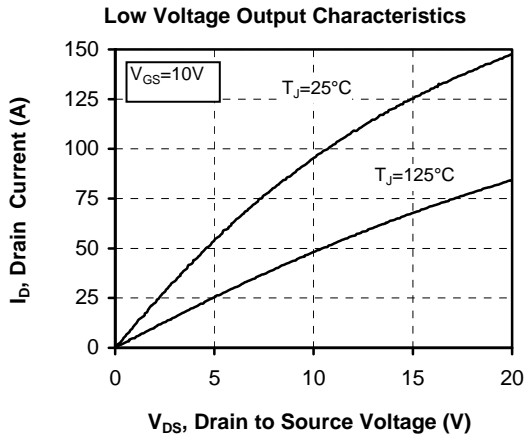
T: Thermistor temperature
 R_T: Thermistor value at T

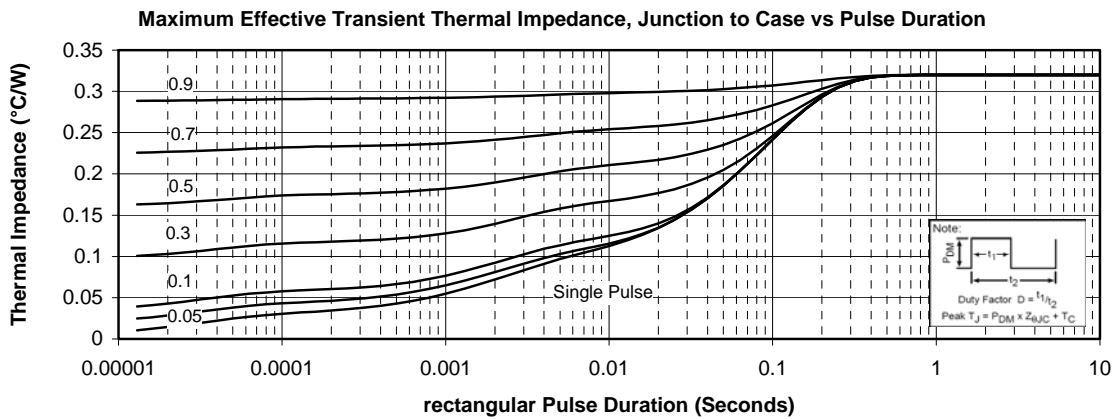
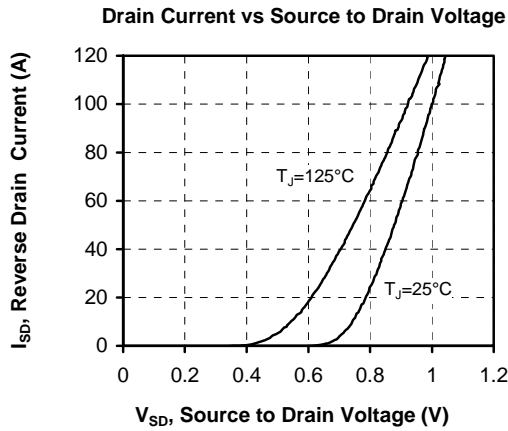
SP1 Package outline (dimensions in mm)



See application note 1904 - Mounting Instructions for SP1 Power Modules on www.microsemi.com

Typical Performance Curve





Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.